# 激光干涉结晶法制备一维周期结构的 纳米硅阵列\*

姚 尧<sup>1</sup>) 方忠慧<sup>1</sup>) 周 江<sup>1</sup>) 李 伟<sup>1</sup>) 马忠元<sup>1</sup>) 徐 骏<sup>1</sup>) 黄信凡<sup>1</sup><sup>3</sup>, 陈坤基<sup>1</sup>) 宫本恭幸<sup>2</sup>) 小田俊理<sup>2</sup>)

前京大学物理系 固体微结构物理国家重点实验室 南京 210093)
 2 ( 东京工业大学物理电子学系 ,日本东京 152-8552 )

(2007年11月25日收到2008年2月29日收到修改稿)

利用激光干涉结晶方法,采用周期为400 nm的一维 1D)移相光栅掩模调制 KrF 准分子激光器的脉冲激光束斑的能量分布,在不同厚度的超薄氢化非晶硅(a-Si H)膜内直接制备 1D 有序纳米硅(nc-Si )阵列. 拉曼散射谱表明,样品上呈条状分布的受辐照区域发生晶化.原子力显微镜和透射电子显微镜测试结果表明 :ID 的 nc-Si 阵列的周期和移相光栅掩模一样.随着 a-Si :H 膜厚度从 10 nm 降至 4 nm,通过控制激光的能量密度,每个周期中 nc-Si 条状分布区宽度可达到 30 nm. nc-Si 条状分布区的高分辨电子显微镜照片显示出清晰的 nc-Si 晶格像.

关键词:纳米硅,激光干涉结晶,移相光栅,定域晶化 PACC:4255G,7360,8115H

## 1.引 言

纳米硅(nc-Si)薄膜作为半导体材料中的重要一员,其制备方法及性能研究已成为国际上的热点之一.基于 nc-Si 材料的纳电子与光电子器件,如硅基 单电子晶体管<sup>[1]</sup>、场发射器<sup>[2]</sup>、电致发光器件<sup>[3]</sup>和非 挥发性存储器<sup>[4,5]</sup>等正在被许多研究小组所广泛研 究.要想使 nc-Si 器件走出实验室进入实用领域,必 须寻找一种制备技术,能够同时控制 nc-Si 的尺寸、 密度及位置,并且所采用的技术方案还要和当前的 硅基微加工工艺相兼容.迄今为止,为了实现 nc-Si 的定域分布,许多研究小组提出了多种新的制备技 术,包括模版法<sup>[6]</sup>、双/多光束干涉结晶方法<sup>[7]</sup>以及 电子束刻蚀法<sup>[8]</sup>等等.

文献 9 曾报道过一种激光干涉结晶的方法,即 在激光晶化光路中放置周期为 2 μm 的一维(1D)移 相光栅掩模(PSGM),调制到达样品表面的激光能 量,使束斑内的能量密度呈周期性分布,在超薄(厚 度小于 10 nm)氢化非晶硅(a-Si :H)薄膜内与能量密 度直接相关的相变区域也因此呈现周期性分布,从 而形成了周期为 2 μm 的 1D nc-Si 阵列<sup>10</sup>.为了提高 器件的密度,必须进一步减小 nc-Si 阵列的周期,即 减小光栅的周期.

本文运用电子束光刻(EBL)与反应离子刻蚀 (RIE)相结合的方法,在熔凝石英片上制作了周期为 400 nm的1D浮雕型PSGM,并应用到纳米厚度的a-Si :H 薄膜的激光干涉结晶实验中.结果表明:在用 等离子增强化学气相淀积(PECVD)技术制备的不同 厚度超薄 a-Si :H 薄膜中获得了周期为400 nm的1D 分布的 nc-Si 阵列.

### 2. 实 验

#### 2.1. 光栅制备

我们在实验中所使用的是 KrF 准分子激光器, 其波长  $\lambda$  = 248 nm ,脉冲时延为 30 ns.为了使激光 在通过 PSGM 后呈周期性分布的相消和相长干涉, 我们设计光栅的刻蚀深度为  $d = \frac{\lambda}{\chi(n-1)} = 248$  nm, 其中 n = 1.5 为石英片的折射率 ,而所设计的光栅

<sup>\*</sup>国家自然科学基金(批准号 90301009 ,60571008 ,60471021 )、国家重点基础研究发展规划(批准号 2006CB932202 )资助的课题.

<sup>†</sup> 通讯联系人.E-mail :xfhuang@netra.nju.edu.cn

周期为 400 nm.

图 1 是在石英片上用 EBL 与 RIE 相结合的方法 制作的浮雕型 1D-PSGM 的原子力显微镜(AFM)照 片.通过对照片进行分析得到,1D-PSGM 的周期为 400 nm 线宽(即光栅的半周期)为 200 nm,深度约为 250 nm.这些测量值都与设计值相符.



图 1 1D-PSGM 的 AFM 照片(平面图)

#### 2.2. 薄膜样品制备

实验所用超薄 a-Si :H 单层薄膜以及 a-SiN<sub>x</sub>/a-Si :H/a-SiN<sub>x</sub> 三明治结构薄膜样品均由 PECVD 方法 制备.射频源的频率为 13.56 MHz ,功率为 30 W. a-Si :H层淀积时 ,反应气源为纯硅烷 SiH<sub>4</sub> ),用 Ar 气 携带 ,反应气压为 33 Pa ,衬底温度为 250 ℃ ,淀 积速率约为 0.1 nm/s.单层 a-Si :H 层厚设计分别为 10 ,7 和 4 nm ,而三明治结构中 a-SiN<sub>x</sub> 层厚为 30 nm ,淀积时的反应气源为 NH<sub>3</sub> 和 SiH<sub>4</sub> 的混合气体 (流量比为 1:5),也是由 Ar 气携带 .三明治结构 样品中上下两层 a-SiN<sub>x</sub> 作为中间层 a-Si :H 的保 护层 ,目的是为了增加用于透射电子显微镜 (TEM )分析的样品结构稳定性 .实验使用衬底为 SiO<sub>2</sub>/Si 片或熔凝石英片 ,其中 SiO<sub>2</sub> 层是在(100) 抛光硅片上用热氧化方法形成的 ,厚度约为 500 nm.

#### 2.3. 激光晶化

在进行激光干涉结晶实验时,样品置于 x,y, z 三个方向可移动的平台上,1D-PSGM 放置在样 品的表面.实验使用的光路图已在文献[9]中介 绍.晶化过程中到达样品表面的激光能量密度可 以通过改变激光器的输出功率或者控制到达样品 表面的束斑面积来调节,实验为单脉冲辐照.激光 束垂直通过1D-PSGM时,经过光栅的调制,在到达 样品表面的激光光斑内形成能量强弱相间的1D 周期性分布,使a-Si:H层定域晶化,形成1D的 nc-Si阵列.

#### 2.4. 对激光辐照后薄膜样品的检测

在激光晶化实验完成以后,我们采用 Nanoscope Ⅲ型 AFM 观察样品的表面形貌.用拉曼散射检测样 品的结晶特性,拉曼散射谱仪的型号为 JYT64000, 激发波长为 488 nm,测量面积约为 1 μm<sup>2</sup>.为了确认 nc-Si 的形成,又用 JEM400型 TEM、高分辨电子显微 镜(HREM)及电子衍射(ED)来分析结晶膜的微 结构.

## 3. 结果及讨论

图 2 是 a-Si :H(10 nm)/SiO<sub>2</sub>/Si 样品经过用 1D-PSGM能量调制后的激光束(透过光栅前的能量 密度为 360 mJ/cm<sup>2</sup> / 福照后的表面 AFM 照片.从图 2 可以看到,在 a-Si :H 薄膜上已经形成由 nc-Si 颗粒 构成轻微突起的 1D 阵列,其周期为 400 nm,和 1D-PSGM一致.这样就实现了 nc-Si 1D 维方向上的 位置控制.



图 2 a-Si H(10 nm)样品经能量密度为 360 mJ/cm<sup>2</sup> 的激光辐照 后的表面 AFM 照片

为了证实在这些轻微突起区域中已经形成nc-Si 颗粒,对辐照后的样品进行了微区拉曼测试.图3中 的曲线 *a* 是 a-Si :H(10 nm)样品经过 1D-PSGM 能量 调制的激光辐照后的拉曼散射谱,激光能量密度为 360 mJ/cm<sup>2</sup>.为了进行对比,图 3 还给出了未经激光 辐照的原始淀积 a-Si :H 样品的拉曼谱(曲线 b).从 图 3 可以看出,曲线 b 仅有 480 cm<sup>-1</sup>位置的弥散峰 (对应于非晶态硅的 Si-Si TO 模),曲线 a 不仅有 480 cm<sup>-1</sup>位置的峰,而且还有 517 cm<sup>-1</sup>位置的峰(对应于 nc-Si 中的光学声子散射).这是因为在测量激光辐 照后的样品时,直径为 1  $\mu$ m 的光斑中包含突起区域 (晶化)和平坦区域(未晶化)两部分.虽然 480 cm<sup>-1</sup> 位置的峰仍然存在,但由于 nc-Si 光学声子散射,所 以在图 3 曲线 a 中呈现 517 cm<sup>-1</sup>位置的峰.这说明 经激光辐照后,在样品的轻微突起区域中已经形成 nc-Si 颗粒.



图 3 a-Si : **I** (10 nm) 样品经能量密度为 360 mJ/cm<sup>2</sup> 的激光辐照 后的拉曼散射谱 曲线 a 对应于受激光辐照后的样品,曲线 b 对应于原始淀积的样品

为了进一步证实 nc-Si 的形成,我们还进行了平面 TEM,HREM 以及 ED 分析.图 4(a)为 a-SiN<sub>x</sub>/a-Si **H**(10 nm)/a-SiN<sub>x</sub>样品经能量密度为 380 mJ/cm<sup>2</sup>的激光辐照后的平面 TEM 照片.图 4(a)中晶化长条的宽度约为 100 nm,周期为 400 nm,右下方的 ED 图样再次证明了 nc-Si 颗粒的形成.图 4(b)为样品条状晶化区域的 HREM 照片,可以看到清晰的 nc-Si 晶格像.

为了研究激光能量密度对有序分布的 nc-Si 阵列尺寸的影响,我们改变激光的能量密度后辐照 a-Si H(10 nm)样品表面,然后用 AFM 观察 1D nc-Si 阵列的形貌变化,结果如图 5 所示.通过对 AFM 照 片进行分析可知:随着激光能量密度从 480 mJ/cm<sup>2</sup> 降低到 360 mJ/cm<sup>2</sup>,晶化条纹的宽度在减小,从 234 nm 减到 80 nm,而条纹的高度也在降低,由 5.4 nm 降至 2.4 nm.当激光的能量密度为 400 mJ/cm<sup>2</sup> 时,晶 化条纹的宽度为 157 nm,小于光栅的线宽.当激光 的能量密度为 300 mJ/cm<sup>2</sup> 时,样品表面无明显起伏, 说明该能量条件未能使样品发生晶态转变.形成上 述现象的原因可以通过激光透过光栅后在样品表面 的能量分布(图 6)来说明.激光经 1D-PSGM 能量调 制后,在样品表面能量密度呈一维强弱相间的周期 性分布.在每个周期内,随着激光能量的降低,能量 密度超过 a-Si :H 薄膜晶化能量阈值<sup>[11</sup>{使非晶态转 变为晶态时的能量密度)的那部分激光分布区域 的宽度 x 也在减小,从而使薄膜中晶化区域的





图 4 a-SiN<sub>x</sub>/a-Si H 10 nm )/a-SiN<sub>x</sub> 结构样品经能量密度为 380 mJ/cm<sup>2</sup> 的激光辐照后的 TEM 和 HREM 照片 (a)平面 TEM 照片 (内插图为 ED 图样)(b)HREM 照片

减小.

宽度 即晶化条纹的宽度随着激光能量密度降低而

10 nm 10 nm 5 nm 5 nm 0 nm  $0 \, \mathrm{nm}$ 1 um 1µm (c) (d) 10 mm 10 mm 5 nm 5 nm () nm 0 nm1 µm l μm

图 5 a-Si H(10 nm)样品表面经能量密度为 480 400 360 ,300 mJ/cm<sup>2</sup> 的激光辐照后的 AFM 照片 (a)480 mJ/cm<sup>2</sup>, (b)400 mJ/cm<sup>2</sup>, (c)360 mJ/cm<sup>2</sup>, (d)300 mJ/cm<sup>2</sup>

 0
 1T
 2T
 3T x

 0
 1T
 2T
 3T x

 8
 8
 8
 8

 0
 1T
 2T
 3T x

 8
 8
 8
 7

 9
 7
 7
 7

 9
 7
 7
 7

 9
 7
 7
 7

 9
 7
 7
 7

 9
 7
 7
 7

 9
 7
 7
 7

 9
 7
 7
 7

 9
 7
 7
 7

 9
 7
 7
 7

 9
 7
 7
 7

 9
 7
 7
 7

 9
 7
 7
 7

 9
 7
 7
 7

 9
 7
 7
 7

 9
 7
 7
 7

 9
 7
 7
 7

 9
 7
 7
 7

 9
 7
 7
 7

 9
 7
 7
 7

 9
 7
 7
 7

 9
 7
 7
 7

 9
 7
 7
 7

<

此外,为了研究 a-Si:H 薄膜的厚度对 nc-Si 阵 列形成的影响,我们还用 1D-PSGM 调制能量密度为 360 mJ/cm<sup>2</sup> 的激光束分别辐照 10,7 和 4 nm 厚的 a-Si:H样品,然后用 AFM 观察样品表面 nc-Si 阵列的 分布,结果如图 7 所示.随着 a-Si:H 层厚度的降低, 在每个周期内, nc-Si 长条的宽度,即发生相变区域 的宽度也在减小,分别为 80,40 和 30 nm.这是因为 随着 a-Si:H 薄膜厚度的降低,其晶化能量阈值也在 升高.对于固定的激光能量密度,在每个分布周期内 (图 6),超过 a-Si:H 薄膜晶化能量阈值的那部分激 光分布区域的宽度随着薄膜晶化能量阈值的提高而 减小,从而导致样品相变区域的宽度随着薄膜厚度 的降低而减小.因此,我们可以通过改变激光的能量 密度以及改变 a-Si:H 薄膜的厚度来控制 nc-Si 阵列 的尺寸.





I



图 7 厚度为 10 7 A nm 的超薄 a-Si H 薄膜样品经能量密度为 360 mJ/cm<sup>2</sup> 的激光作用后的表面 AFM 照片 (a)10 nm, (b)7 nm (c)4 nm

## 4. 结 论

实验使用 EBL 与 RIE 相结合的方法,在熔凝石 英片上成功地制作了周期为 400 nm 的 1D 浮雕型 PSGM.利用 PECVD 技术在 SiO<sub>2</sub>/Si 或石英衬底上制 备了 a-Si :H 及 a-SiN<sub>x</sub>/a-Si :H/a-SiN<sub>x</sub> 三明治结构样 品,再利用激光干涉结晶法使样品中 a-Si :H 层定域 晶化.用 AFM 对样品的表面形貌进行表征、用拉曼 散射谱对样品的结晶特性进行了分析,并用 TEM 和 HREM 对样品的微结构进行了观察.结果表明:由激 光干涉结晶法在 a-Si :H 薄膜中制备的 nc-Si 阵列的 周期与 PSGM 一致,通过改变激光的能量密度和 a-Si :H层的厚度,可在室温下使每个周期中 nc-Si 条 状分布区域的宽度达到 30 nm.因此,在制备图形化 nc-Si 的方法中,激光干涉结晶法应该具有很好的应 用前景.

感谢美国 Rutgers State University 的蒋伟博士在光栅制备 时所给予的帮助,同时感谢南京大学物理系朱健民教授在电 子显微镜测量及分析时所给予的帮助和有益的讨论.

- [1] Kobayashi S , Imaeda M , Matsumoto S 2006 Mater. Sci. Eng. C 26 889
- [2] Tang Y F, Silva S R P, Boskovic B O, Shannon J M 2002 Appl. Phys. Lett. 80 22
- [3] Yanagisawa S , Sato K , Hirakuri K 2007 Thin Solid Films 515 7990
- [4] Jung S , Kim K , Park D H , Sohn B H , Jung J C , Zin W C , Hwang S , Dhungel S K , Yoo J , Yi J 2007 Mater . Sci . Eng. C 27 1452
- [5] Brunets I, Aarnink A A I, Boogaard A, Kovalgin A Y, Wolters R A M, Holleman J, Schmitz J 2007 Surf. Coat. Technol. 201 9209
- [6] Chou S Y, Krauss P R, Zhang W, Guo L, Zhuang L 1997 J. Vac. Sci. Technol. B 15 2897
- [7] Dahlheimer B, Karrer U, Nebel C E, Stutzmann M 1998 J. Non-Cryst. Solids 916 227
- [8] Heitmann J, Müller F, Zacharias M, Gösele U 2005 Adv. Mater. 17 795

- [9] Zou H C, Qiao F, Wu L C, Huang X F, Li X, Han P G, Ma Z Y, Li W, Chen K J 2005 Acta Phys. Sin. 54 3646 (in Chinese)[邹 和成、乔 峰、吴良才、黄信凡、李 鑫、韩培高、马忠元、李 伟、陈坤基 2005 物理学报 54 3646]
- [10] Wang X W, Qiao F, Zhu L Y, Huang X F, Li J, Li W, Li X F, Kang L, Chen K J 2002 J. Phys. : Condens. Matter 14 1
- [11] Wang L , Li J , Huang X F , Li W , Chen K J 2000 Appl. Surf. Sci. 85 165

## One-dimensional periodic nanocrystalline silicon arrays made by pulsed laser interference crystallization \*

Yao Yao<sup>1)</sup> Fang Zhong-Hui<sup>1)</sup> Zhou Jiang<sup>1)</sup> Li Wei<sup>1)</sup> Ma Zhong-Yuan<sup>1)</sup> Xu Jun<sup>1)</sup>

Huang Xin-Fan<sup>1)†</sup> Chen Kun-Ji<sup>1)</sup> Yasuyuki Miyamoto<sup>2)</sup> Shunri Oda<sup>2)</sup>

1 & State Key Laboratory of Solid State Microstructures , Department of Physics , Nanjing University , Nanjing 210093 , China )

2 X Department of Physical Electronics , Tokyo Institute of Technology , Tokyo 152-8552 , Japan )

(Received 25 November 2007; revised manuscript received 29 February 2008)

#### Abstract

One-dimensional periodic nanocrystalline silicon (nc-Si) arrays were fabricated by laser interference crystallization combined with one-dimensional phase shifting grating mask (PSGM). The laser energy density irradiated on the surface of samples with different thicknesses of a-Si H can be modulated by the PSGM with periodicity of 400 nm. Raman spectra confirmed the crystallization of the irradiated stripe-patterned area of the samples. The transmission electron microscopic and atomic force microscopic images demonstrate that the periodicity of one-dimensional nc-Si arrays is the same as that of the PSGM. And by controlling the laser energy density, a stripe width of 30 nm in each period was obtained as the thickness of a-Si H decreased from 10 to 4 nm. The high resolution transmission electron microscope images show the clear crystalline lattice of nc-Si within the stripe patterns.

Keywords : nanocrystalline silicon , laser interference crystallization , phase shifting grating , local crystallization PACC : 4255G , 7360 , 8115H

<sup>\*</sup> Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 90301009, 60571008, 60471021) and the State Key Development Program for Basic Research of China (Grant No. 2006CB932202).

<sup>†</sup> Corresponding author. E-mail :xfhuang@netra.nju.edu.cn